PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: *

(43)Date of publication of application: 14.07.1995

(51)Int.CI.

GO3F 7/022 GO3F 7/023 G03F 7/039 H01L 21/027

(21)Application number: 05-318195

(71)Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

17.12.1993

(72)Inventor:

SAKAGUCHI SHINJI

AOSO TOSHIAKI SATO KENICHIRO

(54) IONIZING RADIATION SENSITIVE RESIN COMPOSITION

PURPOSE: To provide a superfine working positive photoresist having high resolution, with the dependency on film thickness reduced, having a great development latitude and from which development residue is hardly generated.

CONSTITUTION: This ionizing radiation sensitive resin composition contains a resin insoluble in water and soluble in alkali, a low molecular compd. insoluble in water and soluble in alkali and an ionizing radiation sensitive composition. The content of a mixture of the naphthoquinone diazide sulfonic diester as a low molecular compd. having three phenolic hydroxyls, insoluble in water and soluble in alkali and the naphthoquinone diazide sulfonic diester as a low molecular compd. having five phenolic hydroxyls, insoluble in water and soluble in alkali is controlled to 30% of the ionizing radiation sensitive compd.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.02.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] [Date of registration]

3133881 24.11.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-175213

(43)公開日 平成7年(1995)7月14日

(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 0 3 F	7/022				
	7/023	5 1 1			
	7/039	5 0 1			
H01L	21/027				
			7352 - 4M	H01L	21/30 5 0 2 R
				審査請求	未請求 請求項の数6 OL (全 41 頁
(21)出願番号	;	特願平5-318195		(71)出願人	000005201
					富士写真フイルム株式会社
22)出願日		平成5年(1993)12	月17日		神奈川県南足柄市中沼210番地
				(72)発明者	坂口 新治
					静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
					真フイルム株式会社内
				(72)発明者	青合 利明
					静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
					真フイルム株式会社内
				(72)発明者	佐藤 健一郎
					静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
					真フイルム株式会社内

(54)【発明の名称】 感電離放射線性樹脂組成物

(57)【要約】

【目的】 高解像力でかつ膜厚依存性が小さく、現像ラチチュードが広く、現像残渣が発生しにくい超微細加工 用ポジ型フォトレジストを提供する。

【構成】 水不溶性アルカリ可溶性樹脂と水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物及び感電離放射線性化合物を含有する感電離放射線性樹脂組成物に於いて、該感電離放射線性化合物がフェノール性水酸基を3個有する水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物のナフトキノンジアジドスルフォン酸ジエステル化合物(A)とフェノール性水酸基を4個有する水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物のナフトキノンジアジドスルフォン酸ジエステル化合物のナフトキノンジアジドスルフォン酸ジエステル化合物(B)との混合物が感電離放射線性化合物の30%以上であることを特徴とする。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 水不溶性アルカリ可溶性樹脂、水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物、及び感電離放射線性化合物を含有する感電離放射線性樹脂組成物に於いて、該感電離放射線性化合物として、フェノール性水酸基を3個有する水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物のナフトキノンジアジドスルフォン酸ジエステル化合物(A)及びフェノール性水酸基を4個有する水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物のナフトキノンジアジドスルフォン酸ジエステル化合物(B)の混合物を、該感電離放射線性化 10 合物の30%以上含有することを特徴とする感電離放射線性樹脂組成物。

【請求項2】 請求項1において、該水不溶性アルカリ 可溶性樹脂がフェノール、クレゾール、キシレノール、トリメチルフェノールもしくはこれらの2種以上の混合物とアルデヒド化合物との縮合反応により合成された少なくとも1種のノボラック樹脂であることを特徴とする感電離放射線性樹脂組成物。

【請求項3】 請求項1において、該水不溶性アルカリ 可溶性樹脂がp-クレゾール、o-クレゾール、2, 3 * 20

.*ーキシレノール、2,6ーキシレノール、トリメチルフ エノールの混合物とアルデヒド化合物との縮合反応によ り合成された少なくとも1種のノボラック樹脂であるこ とを特徴とする感電離放射線性樹脂組成物。

【請求項4】 請求項1において、該水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物が、フェノール性水酸基と芳香環を有し、該フェノール性水酸基と芳香環との比が0.5~1.4である少なくとも1種の化合物であることを特徴とする感電離放射線性樹脂組成物。

(0 【請求項5】 請求項1において、該感電離放射線性化合物(A)と感電離放射線性化合物(B)との比が0. 1~5であることを特徴とする感電離放射線性樹脂組成物。

【請求項6】 請求項1において、該感電離放射線性化合物(A)が一般式(A1)もしくは(A2)で表される化合物であり、該感電離放射線性化合物(B)が一般式(B1)もしくは(B2)で表される化合物であることを特徴とする感電離放射線性樹脂組成物。

カリ 【化1】

一般式(Ai)

一般式 (A₂)

一般式 (B₁)

一般式 (B₂)

ここで、

X-R』もしくはハロゲン原子、

 $R_1 \sim R_8$ 、 $R_{20} \sim R_{24}$: それぞれ水素原子、-CN、-50 $X_1 \sim X_2$: 単結合、カルポニル基、スルフィド基、スル

フォニル基もしくは-C($(R_{\mathfrak{b}1})$ ($R_{\mathfrak{b}2}$) -を表わす。 *表される基、但し 1=0 の時は X_1 は下記一般式 A_{11} もしくは A_{12} で* 【化 2 】

一般式(AII)

$$\begin{array}{c|c} & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &$$

一般式 (A12)

$$R_{n5}$$
 $CR_{14}R_{15})_{n}$
 R_{n6}
 R_{18}
 $CR_{16}R_{17}$
 R_{19}

X₃:下記一般式A₂₁またはA₂₂で表される基、 【化3】

一般式 (A 21)

一般式 (A 2 2)



 R_9 、 $R_{12}\sim R_{17}$ 、 $R_{25}\sim R_{31}$ 、 R_{b1} 、 R_{b2} : それぞれ 水素原子、メチル基、

エチル基もしくは炭素数1~2のハロアルキル基、

 R_{51} と R_{52} 、 R_{25} と R_{26} 、 R_{28} と R_{29} 、 R_{30} と R_{31} はそれぞれ一緒に結合して脂環式炭化水素残基を形成してもよい。 R_{10} , R_{11} 、 R_{83} , R_{84} 、 R_{18} , R_{19} : それぞれ水素原子、 $-X-R_{81}$ 、-CNもしくはハロゲン原子、

X:単結合、-O-、-S-、-CO-、-OC (= O) -もしくはN(R₁₁) CO-、

 X_a : カルポニル基、スルフィド基、スルフォニル基も しくは-C(R_{b1})(R_{b2})-、

 R_{ai} : 炭素数 $1 \sim 10$ のアルキル基、アリール基もしくはアラルキル基、

Z1:単結合もしくはCR3と共に形成された3価の脂環 式炭化水素基、

Z2:単結合もしくは-O-、

k、1:それぞれ0もしくは1、

m、n:それぞれ1もしくは2、

20 q:1~8の整数、

r、s:それぞれ1もしくは2、但しr+s=3、

 $D_1 \sim D_7$: それぞれ水素原子、ナフトキノンジアジド-4 (及び/叉は5) - スルフォニル基を表す。

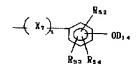
R₃₂~R₄₆、R₄₉: それぞれ水素原子、-CN、-X-R₁₁もしくはハロゲン原子、

 R_{47} : 水素原子、メチル基、エチル基、炭素数 $1 \sim 2$ の ハロアルキル基、もしくは R_{ϵ} 、但し、 R_{ϵ} は下記一般式 B_{21} で表される基である、

【化4】

30

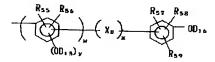
一般式 (B : 1)



R48: 水素原子、メチル基、エチル基、炭素数 $1\sim 2$ の ハロアルキル基、もしくは R4、但し、R4は下記一般式 B22で表される基である、

【化5】

一般式 (B 22)



 R_{60} 、 R_{61} : それぞれ水素原子、-CN、 $-X-R_{61}$ もしくはハロゲン原子、但し $R_{47} \neq R_6$ かつ $R_{48} \neq R_6$ の時はそれぞれ R_6 を表す、

 $X_4 \sim X_6$: 単結合、カルボニル基、スルフィド基、スル 50 フォニル基、もしくは-C (R $_{b1}$) (R_{b2}) -、

121) に記載されている。

X7、X8:単結合もしくは- (CR60 R61)。(CH= CH)、一で表される基、

R₅₂~R₅₉:それぞれ水素原子、-CN、-X-R₄₁も しくはハロゲン原子、

Reo、Reo: それぞれ水素原子、メチル基、エチル基も しくは炭素数1~2のハロアルキル基、

Z₃: 炭素数1~6の4価のアルキル基残基、

D₈~D₁₆:それぞれ水素原子、ナフトキノンジアジド -4(及び/叉は5)-スルフォニル基、

t:それぞれ0もしくは1~2の整数、

u、x:0もしくは1~8の整数、

y、v、w:それぞれ0もしくは1、但しR47≠Rcか $OR_{50} \neq R_{\epsilon}$ か $OR_{51} \neq R_{\epsilon}$ の時y=1、w=1であり、 それ以外の時は y=0 である、

を表す。但しD: ~D:6については、一般式(A1)、 (A2)、(B1)もしくは(B2)で表される感電離 放射線性化合物のそれぞれに於て、1分子中2個がナフ トキノンジアジド-4(及び/叉は5)-スルフォニル 基である。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、水不溶性アルカリ可溶 性ノボラツク樹脂、特定のキノンジアジド化合物の混合 物及び水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物添加剤を含 有する、紫外線、遠紫外線、X線、電子線、分子線、γ 線、シンクロトロン放射線等の輻射線に感応するポジ型 フオトレジスト組成物に関するものである。更に詳しく は膜厚の変動によらず高い解像力が得られ、また現像残 査の発生が少なく、現像ラチチュードにも優れた微細加 工用フオトレジスト組成物に関するものである。本発明 30 によるポジ型フオトレジストは、半導体ウエハー、又は ガラス、セラミツクス、金属等の基板上にスピン塗布 法、ローラー塗布法又はその他の塗布法で $0.5 \sim 3 \mu$ m程度の厚みに塗布される。その後、加熱、乾燥し、露 光マスクを介して回路パターン等を紫外線照射などによ り焼き付け、必要により露光後ペークを施してから現像 してポジ画像が得られる。更にこのポジ画像をマスクと してエツチングする事により基板にパターン状の加工を 施すことができる。代表的な応用分野はICなどの半導 体製造工程、液晶、サーマルヘツドなどの回路基板の製 40 造、磁気パブルメモリー素子製造、更にその他のフオト フアプリケーション工程である。

[0002]

【従来の技術】従来IC等の半導体デバイス製造や磁気 パプルメモリー素子製造等のフォトファプリケーション 工程において、感電離放射線性樹脂組成物が用いられて きた。その中でも特に解像力の高いポジ型フォトレジス ト組成物が用いられている。ポジ型フオトレジスト組成 物としては、一般にノボラック等のアルカリ可溶性樹脂

とを含む組成物が用いられている。例えば、「ノボラツ ク型フエノール樹脂/ナフトキノンジアジド置換化合 物」としてUSP-3,666,473号、同4,115, 128号及び同4,173,470号等に、また最も典型 的な組成物として「クレゾールーホルムアルデヒドより 成るノボラツク樹脂/トリヒドロキシベンゾフエノンー 1, 2-ナフトキノンジアジドスルホン酸エステル」の 例がトンプソン「イントロダクション・トウ・マイクロ リソグラフイー」(L.F.Thompson「Intr oduction to Microlithogra phy」) (ACS出版、No. 219号、P112~

【0003】結合剤としてのノボラツク樹脂は、膨潤す ることなくアルカリ水溶液に溶解可能であり、また生成 した画像をエツチングのマスクとして使用する際に、特 にプラズマエツチングに対して高い耐性を与えるが故に 本用途に特に有用である。また、感光物に用いるナフト キノンジアジド化合物は、それ自身ノボラツク樹脂のア ルカリ溶解性を低下せしめる溶解肌止剤として作用する 20 が、光照射を受けて分解するとアルカリ可溶性物質を生 じてむしろノボラツク樹脂のアルカリ溶解度を高める働 きをする点で特異であり、この光に対する大きな性質変 化の故にポジ型フオトレジストの感光物として特に有用 である。これまで、かかる観点からノボラツク樹脂とナ フトキノンジアジド系感光物を含有する数多くのポジ型 フオトレジストが開発、実用化されてきた。特に高解像 力化に向けてのレジスト材料の進歩にはめざましいもの があり、サブミクロンまでの線幅加工においては十分な 成果を収めてきた。

【0004】従来、解像力を髙め、パターン形状の良い 画像再現を得るには高いコントラスト(ァ値)を有する レジストの利用が有利とされ、このような目的に合うレ ジスト組成物の技術開発が行われてきた。かかる技術を 開示する特許、報告はきわめて多数に上り、特にポジ型 フォトレジストの主要成分であるノボラック樹脂の技術 に関して、そのモノマー組成、分子量分布、合成の方法 などに関して多くの特許出願がなされており、一定の成 果をおさめてきた。

【0005】ノボラック樹脂に、ある特有の分子量分布 を持たせることによってレジストの特性を改良する試み は公知である。例えば、特開平1-105243号には 分子量が500から5000の範囲が30%以下になる ような分布を持たせたノポラック樹脂が好ましいと記載 されている。また、特開昭62-227144号、及び 同63-2044号には分子量分布に於ける特定分子量 領域の比率に好ましい範囲があることが示されている。 更に、同60-97347号、及び同60-18973 9号には低分子量成分を分別除去したノボラック樹脂 が、また特に同60-45238号には、本発明に用い 結合剤と、感光物としてのナフトキノンジアジド化合物 50 るような分散度が3以下の樹脂を用いることが記述され

ている。

【0006】もう一つの主要成分である感光物についても、高コントラスト化に有効とされる多くの構造が開示されてきている。これらの知識を利用してポジ型フォトレジストを設計すれば、光の波長と同程度の寸法のパターンを解像できる超高解像カレジストを開発することも可能となってきている。

【0007】しかし、集積回路はその集積度を益々高めており、超LSIなどの半導体基板の製造においては、0.5μmあるいはそれ以下の線幅から成る超微細パターンの加工が必要とされる様になってきている。かかる用途においては、特に安定して高い解像力が得られ、常に一定の加工線幅を確保する上で広い現像ラチチュードを有するフオトレジストが要求されている。また、回路の加工欠陥を防止するために現像後のレジストパターンにレジスト残査が発生しないことが求められる。

【0008】また、芳香族水酸基を有する低分子化合物は通常溶解促進剤として、感度の向上などの目的で用いられるもので、レジスト組成物への添加については多数の例が開示されている。しかし、かかる化合物を添加すると未露光部の膜べりが増加するのが普通であり、結果としてレジストの形状を悪化させる。また、現像速度を増加させるが故に、現像ラチチュードも低下するのが一般的である。従って、これらの現象を最小限に抑えるようにして好ましい化合物の構造選択が行われてきた。

【0009】レジスト組成物に特定の化合物を配合することによりレジストの感度や現像性を改善することも試みられている。例えば、特開昭61-141441にはトリヒドロキシペンゾフェノンを含有するポジ型フォトレジスト組成物が開示されている。このトリヒドロキシ 30ペンゾフェノンを含有するポジ型フォトレジストでは感度及び現像性が改善されるが、トリヒドロキシペンゾフェノンの添加により耐熱性が悪化し、未露光部の膜べりが増加するという問題があった。

【0010】従って、現像ラチチュードの広いしかも高感度で解像力が良く、耐熱性の高いレジストを開発することが望まれていた。

【0011】また、特に0.5μm以下のような超微細パターンの形成に於いては、例えある塗布膜厚で一定の解像力が得られたとしても、塗布膜厚を僅かに変えただ40けで得られる解像力が劣化してしまう現象(以降、「膜厚依存性」と呼ぶ)があることが判った。驚くべきことに膜厚が僅かに百分の数μ変化するだけで解像力が大きく変化し、しかも現在市販されている代表的なポジ型フォトレジストのいずれをとっても多かれ少なかれこのような傾向があることが判明した。具体的には露光前のレジスト膜の厚みが所定膜厚に対して、λ/4n(λは露光波長、nはその波長に於けるレジスト膜の屈折率)の範囲で変化すると、これに対応して得られる解像力が変動するのである。50

የ

【0012】特に、高解像力と矩形の断面形状のパターンが得られるようにレジストのコントラストを高めようとすると、この膜厚依存性が大きくなる場合が多いことが判った。実際に半導体基板を加工する際には、基板面にある凹凸や、塗布膜厚のむらによって場所毎に微妙に異なる膜厚で塗布されたレジスト膜を使ってパターンを形成することになる。従って、ポジ型フォトレジストを使ってその解像の限界に近い微細加工を実施する上では、この膜厚依存性が一つの障害となる。この膜厚依存性の問題は、例えばSPIE Proceedings第1925巻626頁(1993年)に於いてその存在が指摘されており、これがレジスト膜内の光の多重反射効果によって引き起こされるものであり、レジスト表面の難溶化現象とも相関することが述べられている。

【0013】然るに、この膜厚依存性を低減させ膜厚によらず高い解像力を得るには、レジスト材料の組成をどのように設計すれば良いのかこれまで全く知られていなかった。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】そこで本発明の第1の目的は、高解像力でかつ上記膜厚依存性の小さな超微細加工用ポジ型フォトレジストを提供することにある。なお本発明で言う膜厚依存性とは、解光前のレジスト膜厚がλ/4nの範囲で変化した時に、得られる解像力が変動することを意味するものとする。

【0015】また本発明の他の目的は、現像ラチチュードが広く、現像残渣が発生しにくいポジ型フォトレジストを提供することにある。ここで現像ラチチュードとは、現像して得られるレジスト線幅または感度の現像時間依存性、あるいは温度依存性で表すことが出来る。また、現像残渣とは走査型電子顕微鏡等で観察できる、現像後の微細パターンの間に残る微量のレジスト不溶解物を指す。

[0016]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記賭特性に留意し、鋭意検討した結果、水不溶性アルカリ可溶性樹脂と水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物及び感電離放射線性化合物を含有する感電離放射線性樹脂組成物に於いて、該感電離放射線性化合物がフェノール性水酸基を3個有する水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物のナフトキノンジアジドスルフォン酸ジエステル化合物(A)とフェノール性水酸基を4個有する水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物のナフトキノンジアジドスルフォン酸ジエステル化合物(B)との混合物が感電離放射線性化合物の30%以上であることを特徴とする感電離放射線性樹脂組成物を用いることにより、上記目的を達成し得ることを見出し、本発明をなすに至った。

【0017】ここで、本発明の構成要件の一部をなす公 知技術と、本発明との関係について説明しておく。本発 50 明に用いる感電離放射線性化合物(A)または(B)の

9

骨格化合物の一部は例えばUSP-517898.6、特開平2-296249、特開平2-296248等に記載されている。しかしながら記載されている感光性化合物は実質的にフェノール性水酸基のナフトキノンジアジドスルフォン酸完全エステルを主成分としている。これらを水不溶性アルカリ可溶性樹脂と水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物との組成物として用いたポジ型フォトレジストに於ては、現像残査が発生しやすくて現像ラチチュードは狭く、また膜厚依存性が大きいと言う問題があった。

【0018】然るに、本発明の効果は水不溶性アルカリ 可溶性樹脂と水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物及び 感電離放射線性化合物を含有する感電離放射線性樹脂組 成物に於いて、該感電離放射線性化合物がフェノール性 水酸基を3個有する特定の水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物のナフトキノンジアジドスルフォン酸ジエステル化合物(A)とフェノール性水酸基を4個有する特定の水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物のナフトキノンジアジドスルフォン酸ジエステル化合物(B)との混合*

,*物が総感電離放射線性化合物の30%以上である場合に のみ発揮される特異な効果である。

10

【0019】即ち、かかる感電離放射線性化合物の混合物を本発明に規定する水不溶性アルカリ可溶性樹脂と水不溶性アルカリ可溶性樹脂と水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物を組み合わせると、期待通り感電離放射線性化合物のアルカリ溶解阻止作用とその光分解物のアルカリ溶解促進作用の適正なバランスによりレジストの解像力を向上させる一方、全く意外なことにいずれの単独で得られるよりも広い現像ラチチュードと良好な膜厚依存性を与えるのである。以下に本発明の態様を詳細に説明する。

【0020】本発明で使用する感電離放射線性化合物(A)はフェノール性水酸基を3個有する水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物のナフトキノンジアジドスルフォン酸ジエステル化合物であって、好ましくは一般式(A1)または一般式(A2)で表されるナフトキノンジアジドスルフォン酸ジエステル化合物が好ましい。

[0021]

[化6]

一般式 (A₁)

一般式 (A₂)

$$(D_60)_r$$
 R_{zz}
 R_{zz}
 R_{zz}
 R_{zz}
 R_{zz}
 R_{zz}
 R_{zz}

【0022】ここでR₁~R₈、R₂₀~R₂₄は、それぞれ 水素原子、-CN、-X-R₄₁もしくはハロゲン原子を 表すが、大きなアルキル基を含有する基の場合、膜厚依 40 存性及び現像残査が悪化する傾向がるため、それぞれ水 素原子、低級アルキル基もしくは低級アルコキシ基が好 ましい。特に水素原子、メチル基、エチル基もしくはメ トキシ基が好ましい。 【0023】 $X_1 \sim X_2$ は単結合、カルボニル基、スルフィド基、スルフォニル基もしくは $-C(R_{b1})(R_{b2})$ ーを表わす。但し1=0の時は X_1 は下記一般式 A_{11} または A_{12} で表される基を表す。

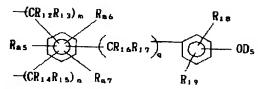
[0024]

【化7】

11 一般式(A ₁₁)

 $\begin{array}{c|c}
R_{10} & R_{23} \\
R_{11} & R_{24} & R_{24}
\end{array}$

一般式 (A12)



【0025】X:~X2及びX.は感電離放射線性化合物 (A)の塗布溶剤溶解性、コスト、工業的な製造のし易 さ等からスルフィド基、スルフォン基、もしくは-C 20 (Rb1)(Rb2)-で表される基、または1=0の時は X1は一般式A11もしくはA12で表される基が好まし

【0026】 X_3 は下記一般式 A_{21} または A_{22} で表される基を表すが、

[0027]

【化8】

一般式 (Azı)

- 股式 (A₂₂) R₃₁ - Z₂ R₃₀ R₃₀

【0028】中でも一般式A22で表されるものが好ましい。

【0029】 R_9 、 $R_{12}\sim R_{17}$ 、 $R_{25}\sim R_{31}$ 、 R_{61} 、 R_{62} は、それぞれ水素原子、メチル基、エチル基もしくは 炭素数 $1\sim 2$ のハロアルキル基を表すが、膜厚依存性及 び現像残査の性能から水素原子またはメチル基が好まし

い。R_{b1}とR_{b2}、R₂₅とR₂₆、R₂₈とR₂₉、R₃₀とR₃₁ はそれぞれ一緒に結合して脂環式炭化水素残基を形成し てもよい。

12

【0030】R₁₀, R₁₁、R₁₃, R₁₄、R₁₈, R₁はそれぞれ水素原子、-X-R₁₁、-CNもしくはハロゲン原子を表すが、同様の観点からそれぞれ水素原子、低級アルキル基もしくは低級アルコキシ基が好ましい。特に水素原子、メチル基、エチル基もしくはメトキシ基が好ましい。

【0031】 Z_1 は単結合、または CR_9 と共になって形成された3価の脂環式炭化水素基を表すが、より好ましくは単結合である。

0 【0032】Z₂は-O-が好ましく、k、1はそれぞれ1が、m、n、qはそれぞれ1が好ましい。

【0033】 r、s はそれぞれ1もしくは2を表す。但 し r + s = 3 である。

【0034】 $D_1 \sim D_7$ はそれぞれ水素原子またはナフトキノンジアジドー4(及び/叉は5)-スルフォニル基を表す。

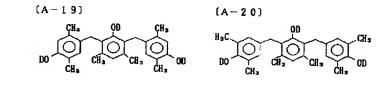
【0035】これらの中でも感電離放射線性化合物(A)は一般式(A1)で表される感電離放射線性化合物が好ましく、特に1=1のものが好ましい。

【0036】本発明に有用な感電離放射線性化合物(A)の具体例を以下に示すが、本発明に使用できる化合物はこれらに限定されるものではない。Dはそれぞれ水素原子叉はナフトキノンジアジド-4(及び/叉は5)-スルフォニル基を表す。

[0037]

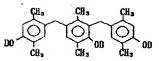
【化9】

[0038] 【化10】

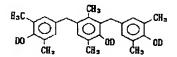


[0039] [化11]

$$(A-22)$$



$$(A-23)$$



$$(A - 25)$$

A-271

(A - 29)

$$(A - 3.0)$$

[0040]

[(K.1.2]

$$(A - 3 1) \qquad (A - 3 2) \qquad (A - 3 2) \qquad (A - 3 3) \qquad (A - 3 4) \qquad (A - 3 4) \qquad (A - 3 4) \qquad (A - 3 5) \qquad (A - 3 6) \qquad (A - 3 6) \qquad (A - 3 7) \qquad (A - 3 8) \qquad (A - 3 8) \qquad (A - 3 9) \qquad (A - 4 0) \qquad (A - 4 0) \qquad (A - 4 0)$$

$$(A-41)$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{4}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{4}$$

$$CH_{5}$$

$$CH_{7}$$

$$C$$

DO CH₃ CH₃ OD DO CH₃ CH₃ OD OD CH₃ CH₃ CH₃ CH₃ OD OD CH₃ CH

$$(A-51)$$

$$CH_3$$

$$(A-57)$$

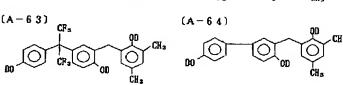
$$(A-58)$$

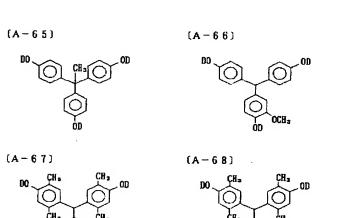
$$H_{3}C$$

$$OD$$

$$CH_{3}$$

[0043] [化15]



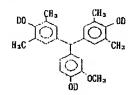


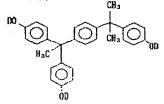
[0044] [作16]

$$(\Lambda - 69)$$

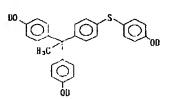
DO CH3 CH3 OD CH3 OD

.(A-70)

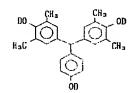




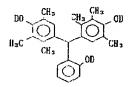
(A-72)

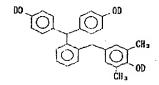


$$(A - 73)$$

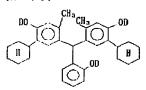


[A - 7.4]





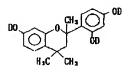
(A - 76)



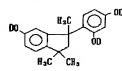
[0045]

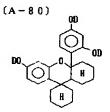
【化17】

·(A-78)

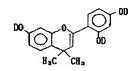


(A-79)

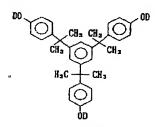




(A - 81)



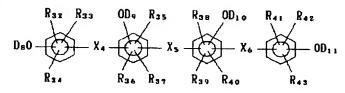
(A-82)



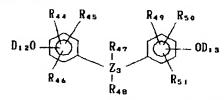
【0046】本発明で使用する感電離放射線性化合物 (B) はフェノール性水酸基を4個有する水不溶性アル カリ可溶性低分子化合物のナフトキノンジアジドスルフ ォン酸ジエステル化合物であって、好ましくは一般式 *30

* (B1) または一般式 (B2) で表されるナフトキノン ジアジドスルフォン酸ジエステル化合物が好ましい。 [0047] 【化18】

一般式 (B₁)



一般式 (B₂)



【0048】ここで、R32~R46、R49は、それぞれ水 素原子、-CN、-X-R.1もしくはハロゲン原子を表 すが、大きなアルキル基を含有する基の場合、膜厚依存 50 ロル原子が好ましい。特に水素原子、メチル基、エチル

性及び現像残査が悪化する傾向があるため、それぞれ水 素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基もしくはク

基もしくはメトキシ基が好ましい。

【0049】R47は水素原子、メチル基、エチル基、炭素数1~2のハロアルキル基もしくはR。を表すが、中でも水素原子、メチル基もしくはR。が好ましい。ここでR。は下記一般式B21で表される基を表す。

[0050]

【化19】 一般式 (Bzi) ・*【0051】 R_{48} は水素原子、メチル基、エチル基、炭素数 $1\sim2$ のハロアルキル基もしくは R_{4} を表すが、中でも水素原子、メチル基もしくは R_{4} が好ましい。ここで R_{4} は下記一般式 B_{22} で表される基を表す。

32

[0052] 【化20】

一般式 (B22)

【0053】 R_{50} 、 R_{51} はそれぞれ水素原子、-CN、 $-X-R_{s1}$ もしくはハロゲン原子を表す。これらのなかで水素原子、メチル基もしくはメトキシ基が好ましい。但し $R_{47} \neq R_c$ かつ $R_{48} \neq R_d$ の時は R_{50} 、 R_{51} はそれぞれ R_c を表す。

【0054】 $X_4 \sim X_6$ は単結合、カルボニル基、スルフィド基、スルフォニル基もしくは $-C(R_{b1})(R_{b2})$ - を表わすが、感電離放射線性化合物(B)の整布溶剤溶解性、コスト、工業的な製造のし易さ等から単結合、スルフィド基、スルフォニル基もしくは $-C(R_{b1})(R_{b2})$ - で表される基が好ましい。。

【0055】 $R_{52} \sim R_{59}$ はそれぞれ水素原子、-CN、 $-X-R_{11}$ もしくはハロゲン原子を表すが、水素原子、メチル基もしくはメトキシ基が好ましい。

【0056】 X_7 、 X_8 は単結合もしくは- ($CR_{60}R_{61}$)。(CH=CH)、-で表される基を表す。 R_{60} 、 R_{61} はそれぞれ水素原子もしくはメチル基が好ま しい。

【0057】Z₃は炭素数1~6の4価のアルキル基残基を表すが、好ましくは炭素原子である。

【0058】 $D_8 \sim D_{16}$ はそれぞれ水素原子またはナフ 40トキノンジアジドー4(及び/叉は5)-スルフォニル基を表す。

【0059】 t は0 もしくは1 が、u、x は0 もしくは $1\sim4$ の整数が好ましい。

【0060】y、v、wはそれぞれ0又は1である。但 $UR_{47} \neq R_c$ かつ $R_{50} \neq R_c$ かつ $R_{51} \neq R_c$ の時y=1、w=1であり、それ以外の時はy=0である。

【0061】 但しD₁~D₁₆のうち一般式(A1)、(A2)、(B1)もしくは(B2)で表される感電離放射線性化合物のそれぞれに於て、1分子中2個がナフ 50

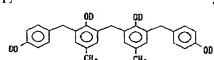
20 トキノンジアジドー4(及び/叉は5)-スルフォニル基である。

【0062】本発明で使用する感電離放射線性化合物は水不溶性アルカリ可溶性樹脂の溶解抑制作用や感電離放射線性組成物の現像残査、高解像力性能等の観点から、ナフトキノンジアジドスルフォン酸エステル基が感電離放射線性化合物分子鎖の未端に位置するような感電離放射線性化合物が特に好ましい。

【0063】これらの中でも感電離放射線性化合物(B)は一般式(B1)で表される感電離放射線性化合物物が好ましい。本発明に有用な感電離放射線性化合物(B)の具体例を以下に示すが、本発明に使用できる化合物はこれらに限定されるものではない。Dはそれぞれ水素原子またはナフトキノンジアジドー4(及び/叉は5)-スルフォニル基を表す。

[0064] 【化21】

(B-1)

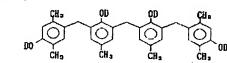


33

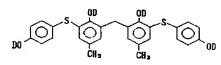
34

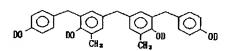
(B-2)

(B-3)

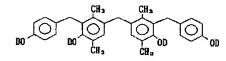


(B-4)

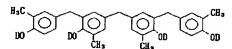




(B-5)



(B-10)



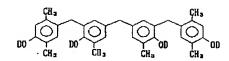
[0065]

化22]

[0066] 【化23]

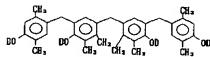
30

(B-11)

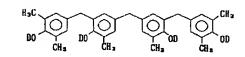


35

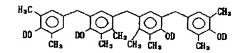
(B-16)



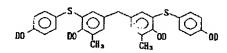
(B-12)



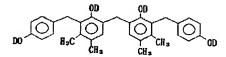
(B-17)



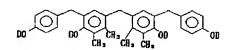
(B-13)



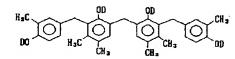
(B-18)



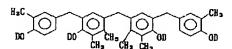
(B-14)



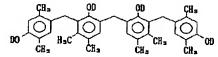
20 (B-19)



(B-15)



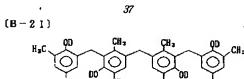
(B-20)

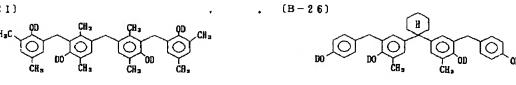


[0067]

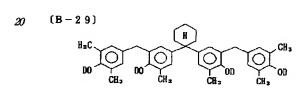
【化24】

[0068] 【化25]





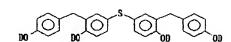
38



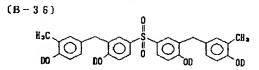
[0069] 【化26】

[0070] [化27]

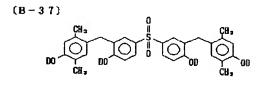
(B-31)



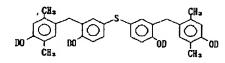
39



(B - 32)

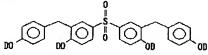


(B - 33)



(B-34)

(B-35)



$$(B-4\ 0\)$$

【0071】 【化28】 [0072] [化29]

[0073] [化30] [0074] 【化31】

(B-50)

20

(B-51)

【化32】

(B - 56)

【0077】 【化34】

20

30

40

[0079]

【化36】

[0078] [化35]

(B-71)

【0080】本発明で使用する感電離放射線性化合物の混合物に於ける感電離放射線性化合物(A)と感電離放射線性化合物(B)との比は、感電離放射線性化合物(A)が多すぎる場合には膜厚依存性や現像残渣等の性能が劣化する傾向があり、また感電離放射線性化合物(B)が多すぎる場合には現像時の膜減りや現像ラチチュード、高解像力性能等が劣化する傾向があるため、0.02~20の範囲であり、好ましくは0.1~5の範囲である。特に好ましくは0.2~4の範囲である。

【0081】本発明で使用する感電離放射線性化合物 (A)と感電離放射線性化合物(B)との混合物は、特定の水不溶性アルカリ可溶性樹脂と特定の水不溶性アルカリ可溶性樹脂と特定の水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物とを含有する組成物として用いるのが好ましい。

【0082】特定の水不溶性アルカリ可溶性樹脂としては重量平均分子量と数平均分子量の比が1.2~5である水不溶性アルカリ可溶性ノボラック樹脂が好ましい。重量平均分子量と数平均分子量の比が1.2未満の水不溶性アルカリ可溶性ノボラック樹脂は工業的に製造する 10 ことが困難であり、またこの比が5を越えると現像ラチチュードが狭くなり、また現像残渣が多くなる傾向があって望ましくない。重量平均分子量と数平均分子量の比が小さい水不溶性アルカリ可溶性樹脂の合成については、例えば特開平4-122938等を参考にして当業者が製造可能である。

【0083】中でも、該水不溶性アルカリ可溶性樹脂がフェノール、クレゾール、キシレノール、トリメチルフェノールもしくはこれらの2種以上の混合物とアルデヒド化合物との縮合反応により合成された少なくとも1種のノボラック樹脂であって重量平均分子量と数平均分子量の比が1.2~5であり、かつ重量平均分子量が6000~25000であるもの、或いは、該水不溶性アルカリ可溶性樹脂がpークレゾール、0ークレゾール、2,3ーキシレノール、2,6ーキシレノール、トリメチルフェノールの混合物とアルデヒド化合物との縮合反応により合成された少なくとも1種のノボラック樹脂であって重量平均分子量と数平均分子量の比が1.2~4.0であって、かつ重量平均分子量が1500~5000である水不溶性アルカリ可溶性ノボラック樹脂がよ30り好ましい。

【0084】特定の水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物としては、一分子中の総炭素数が60以下であり、かつ1分子中に2~10個のフェノール性水酸基を有するような、水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物が好ましい。更には、該水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物は

5

,フェノール性水酸基と芳香環との比が0.5~1.4であって、かつ1分子中の総炭素数が12~50であり、かつまた1分子中に2~10個のフェノール性水酸基を有する少なくとも1種の水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物であることが好ましい。かかる化合物のうち、水不溶性アルカリ可溶性樹脂に添加した際に、アルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解速度を増大させる化合物が特に窒ましい。

【0085】該化合物の炭素数が60より大きいもので つは本発明の効果が減少する。また12より小さいもので は耐熱性が低下するなどの新たな欠点が発生する。

【0086】本発明の効果を発揮させるためには、分子中に少なくとも2個のフェノール性水酸基を有することが必要であるが、これが10を越えると、現像ラチチュードの改良効果が失われる。また、フェノール性水酸基と芳香環との比が0.5未満では膜厚依存性が大きく、また、現像ラチチュードが狭くなる傾向がある。この比が1.4を越えると該組成物の安定性が劣化し、高解像力及び良好な膜厚依存性を得るのが困難となって好ましくない。

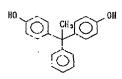
【0087】この低分子化合物の好ましい添加量はアルカリ可溶性樹脂に対して $2\sim50$ 重量%であり、更に好ましくは $10\sim40$ 重量%である。50重量%を越えた添加量では、現像残渣が悪化し、また現像時にパターンが変形するという新たな欠点が発生して好ましくない。

【0088】本発明で使用する芳香族水酸基を有する水 不溶性アルカリ可溶性低分子化合物は、例えば、特開平 4-122938、特開平2-28531、米国特許第 4916210、欧州特許第219294等に記載の方 法を参考にして、当業者に於て容易に合成することが出 来る。本発明に有用な芳香族水酸基を有する低分子化合物の具体例を以下に示すが、本発明で使用できる化合物 はこれらに限定されるものではない。

[0089]

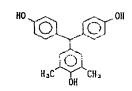
【化37】

(C-5)



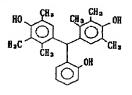
(C-3)

(C-5)

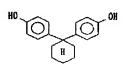


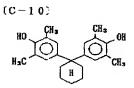
[0090]

,(C-8)

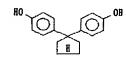


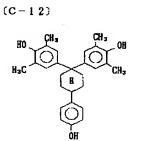
(C-9)





(C-11)





(C-13)

[0091]

【化39】

【化40】

[0092]

$$(C-27)$$

$$H_3C$$

$$CH_3$$

$$H_3C$$

$$CH_3$$

$$H_3C$$

$$CH_3$$

$$H_3C$$

$$CH_3$$

$$H_3C$$

$$CH_3$$

$$OH$$

$$OH$$

$$OH$$

【0093】本発明に用いる水不溶性アルカリ可溶性樹 脂としてはノボラック樹脂、ビニルフェノール樹脂、ア セトンーピロガロール樹脂、アセトンーレゾール樹脂、 マレイミド共重合体、N-(ヒドロキシフェニル)マレ イミド(共) 重合体、スチレン-無水マレイン酸共重合 体、カルポキシル基、スルフォニル基、ラクトン基、も しくはホスホン酸基等を含有する重合体等を使用するこ とが出来る。

【0094】本発明に用いることが出来る水不溶性アル カリ可溶性ノボラック樹脂は、酸性触媒の存在下、置換 フェノール類を単独、またはそれらの複数種の混合物1 モルに対してアルデヒド類0.6~1.2モルを縮合さ 40 せることにより得られる。ここで用いる置換フェノール 類としてはフェノール、p-クレゾール、m-クレゾー ル、o-クレゾール、2,3-ジメチルフェノール、 2, 4-ジメチルフェノール、2, 5-ジメチルフェノ ール、2、6-ジメチルフェノール、3、4-ジメチル フェノール、3、5-ジメチルフェノール、2、3、4 ートリメチルフェノール、2,3,5ートリメチルフェ ノール、3, 4, 5 -トリメチルフェノール、2, 4,5-トリメチルフェノール、メチレンピスフェノール、

ル、2-メチルレゾルシン、4-メチルレゾルシン、o ークロロフェノール、m-クロロフェノール、p-クロ ロフェノール、2、3-ジクロロフェノール、p-メト キシフェノール、mーメトキシフェノール、pープトキ シフェノール、oーエチルフェノール、mーエチルフェ ノール、p-エチルフェノール、2,3-ジエチルフェ ノール、2、5 - ジエチルフェノール、p - イソプロピ ルフェノール、p-ターシャリープチルフェノール、α -ナフトール、β-ナフトール、4-フェニルフェノー ルなどを単独、または複数の混合物として用いることが 出来る。これらの中では、特にクレゾール、ジメチルフ ェノール、トリメチルフェノールなどのアルキルフェノ ールの複数混合物を用いるのが好ましい。また、これら のフェノール類のモノメチロール化体、ジメチロール化 体を置換フェノール類として用いることもできる。

【0095】アルデヒド類としては、フォルマリンの 他、パラフォルムアルデヒド、アセトアルデヒド、ベン ズアルデヒド、ヒドロキシベンズアルデヒド、グリオキ ザール、クロロアセトアルデヒド、ジクロロアセトアル デヒド、プロモアセトアルデヒド、アクロレイン、メタ クロレイン、クロトンアルデヒド、アクロレインデメチ メチレンビス p - クレゾール、レゾルシン、カテコー 50 ルアセタール、フルフラールなどを単独、または複数の

混合で用いることが出来る。 酸性触媒としては塩酸、硫酸、硝酸、ギ酸、酢酸、シュウ酸、もしくはpートルエンスルフォン酸等を使用することが出来る。本発明の水不溶性アルカリ可溶性樹脂はMw値で定義される平均分子量が1000~25000の範囲のものが好ましく、さらには2000~15000の範囲のものが特に好ましい。Mw値が大きすぎる場合には、広い現像ラチチュード等を得る本発明の効果は得られない。

【0096】本発明に用いられる感電離放射線性化合物には、感電離放射線性化合物(A)及び感電離放射線性化合物(B)の混合物に更に他の感電離放射線性化合物を混合して用いる事が出来る。他の感電離放射線性化合物としては感電離放射線性アルカリ溶解抑制剤化合物、感電離放射線性酸発生剤化合物等がある。感電離放射線性酸発生剤化合物を用いる場合には、更に酸不安定基含有アルカリ溶解抑制剤化合物を組み合わせて用いることが好ましい。

【0097】該感電離放射線性アルカリ溶解抑制剤化合物としては、例えばキノンジアジド化合物類、ジアゾケトン化合物類、アジド化合物類、オルトニトロペンジル 20化合物類、オルトニトロアリールスルフォニルエステル化合物類もしくはポリオレフィンスルフォン化合物類等がある。

【0098】キノンジアジド化合物類としては、1,2 -ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸、1,2-ナ フトキノンジアジドー4-スルホン酸あるいは1,2-ベンゾキノンジアジドー4ースルホン酸とポリヒドロキ シ芳香族化合物とのエステルが用いられる。該ポリヒド ロキシ芳香族化合物としては、例えば2,3,4ートリヒ ドロキシベンゾフエノン、2,4,4'-トリヒドロキシ 30 ベンゾフエノン、2,4,6-トリヒドロキシベンゾフエ ノン、2,3,4,4'-テトラヒドロキシベンゾフエノ ン、2,2',4,4'-テトラヒドロキシベンゾフエノ ン、2,4,6,3',4',5'-ヘキサヒドロキシベンゾフ エノン、2,3,4,3',4',5'-ヘキサヒドロキシベン ゾフエノン等のポリヒドロキシペンゾフエノン類、2, 3,4-トリヒドロキシアセトフエノン、2,3,4-ト リヒドロキシフエニルヘキシルケトン等のポリヒドロキ シフエニルアルキルケトン類、ビス(2,4-ジヒドロ キシフエニル) メタン、ピス (2,3,4-トリヒドロキ 40 シフエニル) メタン、ピス (2,4-ジヒドロキシフエ ニル)プロパン-1等のピス((ポリ)ヒドロキシフエ ニル) アルカン類、3,4,5-トリヒドロキシ安息香酸 プロピル、3,4,5-トリヒドロキシ安息香酸フエニル 等のポリヒドロキシ安息香酸エステル類、ビス(2,3, 4-トリヒドロキシベンゾイル)メタン、ピス(2,3, 4-トリヒドロキシベンゾイル) ペンゼン等のピス (ポ リヒドロキシベンゾイル) アルカン又はピス (ポリヒド ロキシベンゾイル)アリール類、エチレングリコールー

、ンージ(ポリヒドロキシベンゾエート)類、3,5,3',5'ーピフエニルテトロール、2,4,2',4'ーピフエニルテトロール、2,4,6,3',5'ーピフエニルペントール、2,4,6,2',4',6'ーピフエニルヘキソール等のポリヒドロキシピフエニル類、4,4',3'',4''ーテト

60

ラヒドロキシー 3, 5, 3', 5'ーテトラメチルトリフエニルメタン、4, 4', 2'', 3'', 4''ーペンタヒドロキシー 3, 5, 3', 5'ーテトラメチルトリフエニルメタン、2, 3, 4, 2', 3', 4', 3'', 4''ーオクタヒドロキ

シー5,5'ージアセチルトリフエニルメタン等のポリヒドロキシトリフエニルメタン類、3,3,3',3'ーテトラメチルー1,1'ースピロピーインダンー5,6,5',6'ーテトロール、3,3,3',3'ーテトラメチルー1,1'ースピロピーインダンー5,6,7,5',6',7'ーへ

キソオール、3,3,3',3'ーテトラメチルー1,1'ー スピロビインダンー4,5,6,4',5',6'ーヘキソオー ル、3,3,3',3'ーテトラメチルー1,1'ースピロビ ーインダンー4,5,6,5',6',7'ーヘキソオール等の

ポリヒドロキシスピロピーインダン類、3,3ーピス (3,4ージヒドロキシフェニル) フタリド、3,3ーピス (2,3,4ートリヒドロキシフェニル) フタリド、3',4',5',6'ーテトラヒドロキシスピロ [フタリド

-3, 9' -キサンテン] 等のポリヒドロキシフタリド類、2-(3,4-ジヒドロキシフェニル) -3,5,7 -トリヒドロキシベンゾピラン、2-(3,4,5-トリ

トリヒドロキシフェニル)-3-(3,4,5-トリヒドロキシベンゾイルオキシ)-5,7-ジヒドロキシベンゾピランなどのポリヒドロキシベンゾピラン類、2,4,4-トリメチル-2-(2',4'-ジヒドロキシフェニ

ル) -7-ヒドロキシクロマン、2,4,4-トリメチル-2-(2',3',4'-トリヒドロキシフェニル)-7,8-ジヒドロキシクロマン、2,4,4-トリメチル-2-(2',4',6'-トリヒドロキシフェニル)-5,7-

ジヒドロキシクロマンなどのポリヒドロキシフェニルクロマン類、2,6-ビス(2,3,4-トリヒドロキシベンジル)-4-メチルフェノール、2,6-ビス(2,4

-ジヒドロキシベンジル) - 4 - メチルフェノール、 2,6-ビス (5-クロロ-2,1-ジヒドロキシベンジル) - 4 - メチルフェノール、2,6-ビス (2,4,6-トリヒドロキシベンジル) - 4 - メチルフェノール、

2,6-ビス(2-アセチル-3,4,5-トリヒドロキシベンジル)-4-メチルフェノール、2,4,6-トリス(2,3,4-トリヒドロキシベンジル)フェノール、2,6-ビス(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシベンジ

ロキシベンゾイル)アリール類、エチレングリコールー ル)-4-メチルフェノール、2,4,6-トリス(3,3 (3,5-ジヒドロキシベンゾエート)等のアルキレ 50 5-ジメチル-4-ヒドロキシベンジル)-4-メチル

フェノール、4,6-ピス(3,5-ジメチル-4-ヒド ロキシベンジル) ピロガロール、2,6-ビス(3,5-ジメチルー4ーヒドロキシベンジル)ー4ーメチルフェ ノール、2,6-ビス(3,5-ジメチル-4-ヒドロキ シベンジル)フロログルシノール等のヒドロキシベンジ ルフェノール類、あるいはケルセチン、ルチン等のフラ ボノ色素類等、更にはノボラックの低核体、またはその 類似物を用いることができる。またアセトンピロガロー ル縮合樹脂やポリビニルフェノールのような芳香族水酸 基を含有したポリマーをこれらの低分子化合物に代えて 用いることもできる。更にノボラックの水酸基自身をキ ノンジアジドで適当量置換して感光物として、あるいは バインダーとしての機能も兼ねさせることも可能であ る。これらの中では特に芳香族水酸基を、同一芳香環上 に2個以上有する部分を包含し、かつ全部で3個以上の 水酸基を有する構造を持ったものが好ましい。

【0099】ジアゾケトン化合物類としては、例えば5-ジアゾメルドラム酸、2-ジアゾー1-フエニルブタン-1,3-ジオン、1,3-ジフエニル-2-ジアゾブロパン-1,3-ジオン、2-ジアゾメチル・フエニルマロネート、2-ジアゾー1-(3'-20ロロスルホニルフエニル)-1-トリメチルシリルプロパン-1,3-ジオン、あるいは特開昭60-14235、同62-47296、同63-253938、同63-253940に記載のジアゾケトン化合物等がある。

【0100】アジド化合物類としては、例えば1-アジ ドピレン、p-アジドベンゾフエノン、4'-メトキシ -4-アジドジフエニルアミン、4-アジドベンザルー 2'-メトキシアセトフエノン、4-アジド-4'-ニ トロフエニルアゾベンゼン、1-(p-アジドフエニ ル) -1-シアノ-4- (p-ジエチルアミノフエニ ル) -1, 3-プタジエン、4-アジドカルコン等のモ ノアジド化合物、4,4'-ジアジドペンゾフエノン、 4,4'-ジアジドジフエニルメタン、4,4'-ジアジ ドスチルベン、4、4'ージアジドカルコン、4、4' ージアジドベンザルアセトン、4,4′ージアジドジフ エニルエーテル、4,4′-ジアジドジフエニルスルフ イド、4,4′-ジアジドジフエニルスルホン、2,6-ジ (4′-アジド ベンザル) シクロヘキサノン、2. 6-ジ (4'-アジドベンザル)-4-メチルシクロ 40 ヘキサノン、1,8-ジアジドナフタレン、3-アジド -1'- (3'-アジドベンザルメチル)スチルベ ン、あるいは特公昭35-49295,同4 8-318 41,同44-26047、同44-26048、同4 5-7328、同47-30204、同49-1228 3、同51-29932、同53-325、特開昭48 -14316、同48-93623、同49-8110 3、同55-57538、同56-39538、同58 -68036、同58-203438、同60-107 644、同62-2249、同63-305347、U 50

, SP2852379、同2940853、同30924 94、GB892811、FR1511485、DE5 14057等に記載のアジド化合物等がある。

【0101】オルトニトロベンジル化合物類としては、例えばステアリン酸オルトニトロベンジルエステル、コレステリツク酸オルトニトロベンジルエステル、オルトニトロベンジルオキシトリフエニルシラン、5-メチル-2-ニトロベンジルトリフエニルシラン、ジ(5-クロル-2-ニトロベンジルオキシ)ジフエニルシラン、ポリーオルトニトロベンジルメタクリレート、ポリーオルトニトロベンジルアクリレート、ポリピニルアルコールのオルトニトロベンズアルデヒド・アセタール化物、あるいは特開昭48-47320、同60-198538、同61-138255、同62-153853、特公昭56-2696等に記載のオルトニトロベンジル化合物等がある。

【0102】オルトニトロアリールスルフエニルエステル化合物類としては、例えば2,4ージニトロベンゼンスルフエニルコーレイト、オルトニトロベンゼンスルフエニルアダマンタンカルボキシレート、オルトニトロベンゼンスルフエニルートリス(トリメチルシリル)コーレイト、ボリー2,4ージニトロベンゼンスルフエニルメタクリレート、特開昭61-3141、同61-36741等に記載のオルトニトロアリールスルフエニルエステル化合物等がある。

【0103】ポリオレフインスルフオン化合物類としては、例えばポリープテンー1-スルフオン、ポリヘキセンー1-スルホン、ポリシクロペンテンスルホン、ポリー2-メチルペンテンスルホン、ポリオクテンー1-スルホン、ポリプテンー2-スルホン、特開昭62-27732、同63-218949等に記載のポリオレフインスルホン化合物等がある。

【0104】テトラヒドロピラニルエーテル化合物類としては、例えば4,4′ーイソプロピリデンジフエノールーピスー2ーテトラヒドロピラニルエーテル、4,4′ースルホニルジフエノールーピスーテトラヒドロピラニルエーテル、フエノールホルムアルデヒド樹脂のポリーテトラヒドロピラニルエーテル及びUSP3779778記載のテトラヒドロピラニルエーテル化合物等がある。

【0105】本発明の感電離放射線性化合物に於ける感電離放射線性化合物(A)と感電離放射線性化合物(B)との混合物の含有比率は、その混合物が該感電離放射線性化合物の30%以上であり、好ましくは40%以上である。特に好ましくは50%以上である。この比率が30%以下では膜厚依存性が悪化し、また現像残渣が多くなる傾向がある。本発明における感電離放射線性化合物と水不溶性アルカリ可溶性樹脂の使用比率は、樹脂100重量部に対して感電離放射線性化合物5~100重量部、好ましくは20~80重量部である。この使

用比率が5重量部未満では残膜率が著しく低下し、.また 100重量部を越えると感度及び溶剤への溶解性が低下 する。また、感電離放射線性酸発生剤化合物を用いる場 合は、酸不安定基含有アルカリ溶解抑制剤化合物100 重量部に対し、感電離放射線性酸発生剤化合物を0.1 ~200重量部、好ましくは1~60重量部の範囲で使 用する。この比率が0.1重量部未満では、感度が著し く低下する。

【0106】本発明には更に現像液への溶解促進のため に、ポリヒドロキシ化合物を含有させることができる。 好ましいポリヒドロキシ化合物としては、前記のキノン ジアジド化合物類のエステル残基であるポリヒドロキシ 芳香族化合物が挙げられる。代表的なものとしては、フ エノール類、レゾルシン、フロログルシン、2,3,4-トリヒドロキシベンゾフエノン、2,3,4,4'-テトラ ヒドロキシベンゾフエノン、ペンタヒドロキシベンゾフ エノン、ヘキサヒドロキシベンゾフエノン、ポリヒドロ キシトリフエニルメタン類、ポリヒドロキシスピロピイ ンダン類、ヒドロキシベンジルフエノール類、アセトン - ピロガロール縮合樹脂、フロログルシドなどが含まれ 20 る。

【0107】本発明の感電離放射線性化合物、水不溶性 アルカリ可溶性低分子化合物及び水不溶性アルカリ可溶 性樹脂を溶解させる溶剤としては、メチルエチルケト ン、メチルアミルケトン、シクロヘキサノン等のケトン 類、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレン グリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコール モノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチル エーテル等のアルコールエーテル類、n-プロピルアル コール、iso-プチルアルコール、n-プチルアルコ 30 ール、シクロヘキシルアルコール、ジアセトンアルコー ル等のアルコール類、ジオキサン、エチレングリコール ジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエー テル等のエーテル類、メチルセロソルプアセテート、エ チルセロソルプアセテート、メチルメトキシプロピオネ - ト、ギ酸プロピル、酢酸プロピル、酢酸プチル、プロ ピオン酸メチル、乳酸メチル、乳酸エチル、2-ヒドロ キシー2-メチルプロピオン酸エチル、メトキシエチル プロピオネート、メトキシメチルプロピオネート、エト キシエチルプロピオネート、ピルビン酸エチルなどのエ 40 ステル類、プロピレングリコール、プロピレングリコー ルモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチ ルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル アセテート等のプロピレングリコール類、1,1,2-ト リクロロエチレン等のハロゲン化炭化水素類、トルエ ン、キシレン等の芳香族炭化水素類、ジメチルアセトア ミド、N-メチルピロリドン、ジメチルホルムアミド、 ジメチルスルホキシド等の高極性溶剤を例示することが できる。これら溶剤は単独で、あるいは複数の溶剤を混 合して使用することもできる。

64

【0108】本発明の感電離放射線性樹脂組成物には、 必要に応じ染料、可塑剤、接着助剤保存安定剤、増感 剤、ストリエーション防止剤及び界面活性剤等の相溶性 のある添加剤を配合することができる。その具体例を挙 げるならば、メチルバイオレツト、クリスタルバイオレ ツト、マラカイトグリーン、クルクミン、チヌピン、チ アゾリルアゾフエノール等の染料、ステアリン酸、アセ タール樹脂、フエノキシ樹脂、アルキツド樹脂等の可塑 剤、ヘキサメチルジシラザン、クロロメチルシラン等の 接着助剤及びポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポ リオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレ ンノニルフェニルエーテル等のポリオキシエチレンエー テル類、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンプロ ックコポリマー類、ソルピタンモノステアレート、ソル ピタントリオレエート等のソルピタン脂肪酸エステル 類、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、 ポリオキシエチレンソルビタンモノパルミテート、ポリ オキシエチレンソルビタントリオレエート等のポリオキ シエチレンソルピタン脂肪酸エステル類、エフトップE F301、EF303、EF352 (新秋田化成 (株) 製)、メガファックF171、F173 (大日本インキ (株) 製)、フロラードFC430、FC431 (住友 スリーエム(株)製)、アサヒガードAG710、サー フロンS-382, SC101, SC102, SC10 3、SC106 (旭硝子 (株) 製) 等のフッ素系界面活 性剤、オルガノシロキサンポリマーKP341(信越化 学工業(株) 製)、アクリル酸系もしくはメタクリル酸 系(共) 重合ポリマーNo. 75、No. 95 (共栄社 油脂化学工業(株)製)等の界面活性剤がある。これら の界面活性剤の配合量は本発明の組成物中の水不溶性ア ルカリ可溶性樹脂100重量部当り、通常、2重量部以 下、好ましくは1重量部以下である。特に染料に於いて は、分子内に芳香族水酸基、カルボン酸基などのアルカ リ可溶基を含む染料、例えばクルクミン等が特に有利に 使用されるが、かかる化合物を添加する場合には、本発 明の低分子溶解促進剤の量をこれに合わせて調節し、最 適の性能を得ることが望ましい。

【0109】上記感電離放射線性樹脂組成物を精密集積 回路素子の製造に使用されるような基板 (例:シリコン /二酸化シリコン被覆)上にスピナー、コーター等の適 当な塗布方法により塗布後、所定のマスクを通して露光 し、現像することにより良好なレジストパターンを得る ことができる。本発明の感電離放射線性樹脂組成物は、 通常電離放射線を照射していない部分が画像として形成 されるいわゆるポジ型のパターン画像が得られる。しか し、特開昭63-316429等に開示されているよう なアミン雰囲気中加熱処理をする方法、あるいは特開昭 62-35350、EP263434A等に記載の2、 6 - ジー t - プチルピリジン、 ベンズイミダゾール、 50 ピリジン、キノリン、アクリジン、ルチジン、1-メチ

ルベンズイミダゾール、メラミンホルムアルデヒドアル キルエーテル等の化合物を本発明の樹脂組成物に配合す ること等により、いわゆる像反転を行いネガパターンを 有効に得ることも可能である。

【0110】本発明の感電離放射線性樹脂組成物の現像 液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸 ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウ ム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、 n-プロピルアミン等の第一アミン類、ジエチルアミ ン、ジーn-プチルアミン等の第二アミン類、トリエチ 10 ルアミン、メチルジエチルアミン等の第三アミン類、ジ メチルエタノールアミン、トリエタノールアミン等のア ルコールアミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキ シド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、コリン ヒドロキシド等の第4級アンモニウム塩、ピロール、ピ ペリジン等の環状アミン類等のアルカリ類の水溶液を使 用することができる。更に、上記アルカリ類の水溶液に アルコール類、界面活性剤、芳香族水酸基含有化合物な どを適当量添加して使用することもできる。中では、特 にテトラメチルアンモニウムヒドロキシドを用いること 20 が最も好ましい。以下に本発明をその実施例をもって説 明するが、無論本発明の態様はこれらの実施例にのみ限 定されるべきものではない。

[0111]

【実施例】

合成例1 感光物 [A-2A] の合成

撹拌機、還流冷却管、温度計取り付けた。3 つロフラスコ に2,6-ビス(ヒドロキシメチル)-p-クレゾール 50.5gとo-クレゾール194.7gとをメタノー ル200m1に溶解し、36%塩酸9、1gを添加し た。その後加熱還流下7時間反応させた。反応混合物を 水41に投入し、析出物を水洗した後、更にヘキサン/ ジクロルメタン (2/1) 中で撹拌し、未反応原料を除 去した。エタノール/水にて再結晶させることにより白 色固体54gを得た。NMRにより、これが2,6-ビ ス(3'-メチルー4'-ヒドロキシベンジル)-p-クレゾールであることを確認した。撹拌機、還流冷却 管、温度計、滴下装置を取り付けた4つロフラスコに得 られた2,6-ピス(3'-メチル-4'-ヒドロキシ ペンジル) - p - クレゾール8.71gと1,2-ナフ 40 トキノンジアジド-5-スルフォニルクロリド13.4 3gとアセトン200ml、蒸留水10mLを仕込み溶 解させた。これにトリエチルアミン5.27gのアセト ン25ml溶液を室温下35分間かけて滴下し、その後 更に3時間反応させた。反応混合物に酢酸3.14gを 添加した後、蒸留水31に投入した。析出した黄色沈澱 物を濾別し、水洗、乾燥を行い感光物 [A-2A] 1 9. 7gを得た。高速液体クロマトグラフィーで分析し たところ、ジエステル体は59%、トリエステル体は2 4%であった。

66

【0112】合成例2 感光物 [A-2B] の合成2,6-ピス(3'-メチルー4'-ヒドロキシベンジル)ーpークレゾール8.71gの代わりに2,6-ピス(3'-メチルー4'-ヒドロキシベンジル)ーpークレゾール5.81gを用いた以外は合成例1と同様にして感光物 [A-2B] 17.1gを得た。高速液体クロマトグラフィーで分析したところ、ジエステル体は20%、トリエステル体は75%であった。

【0113】合成例3 感光物 [A-3A] の合成 撹拌機、還流冷却管、温度計取り付けた3つロフラスコ に2, 6-ビス(ヒドロキシメチル)-p-クレゾール 40. 4gと2, 5-キシレノール176gとをメタノ -ル170m1に溶解し、36%塩酸7.3gを添加し た。その後加熱還流下12時間反応させた。反応混合物 を水3.51に投入し、析出物を水洗した後、更にヘキ サン/ジクロルメタン(2/1)中で撹拌し、未反応原 料を除去した。エタノール/水にて再結晶させることに より白色固体41gを得た。NMRにより、これが2, 6-ピス(2', 5'-ジメチル-4'-ヒドロキシベ ンジル) - p - クレゾールであることを確認した。撹拌 機、還流冷却管、温度計、滴下装置を取り付けた4つ口 フラスコに得られた2,6-ピス(2',5'-ジメチ ルー4'-ヒドロキシベンジル)-p-クレゾール7. 34gと1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルフォ ニルクロリド10. 48gとアセトン160m1、蒸留 水10mLを仕込み溶解させた。これにトリエチルアミ ン4. 11gのアセトン20m1溶液を室温下30分間 かけて滴下し、その後更に5時間反応させた。反応混合 物に酢酸2.45gを添加した後、蒸留水2.51に投 30 入した。析出した黄色沈澱物を濾別し、水洗、乾燥を行 い感光物 [A-3A] 15.5gを得た。高速液体クロ マトグラフィーで分析したところ、ジエステル体は61 %、トリエステル体は35%であった。

【0114】合成例4 感光物 [A-3B] の合成2,6-ピス(2',5'-ジメチル-4'-ヒドロキシペンジル)-p-クレゾール7.34gの代わりに2,6-ピス(2',5'-ジメチル-4'-ヒドロキシペンジル)-p-クレゾール4.91gを用いた以外は合成例3と同様にして感光物 [A-3B] 13.2gを得た。高速液体クロマトグラフィーで分析したところ、ジエステル体は18%、トリエステル体は77%であった。

【0115】合成例5 感光物 [A-71A] の合成 撹拌機、還流冷却管、温度計、滴下装置、ガス導入管を 取り付けたフラスコに116gのフェノール、メチルメ ルカプタンナトリウム塩の16%水溶液2.5gを入 れ、40℃で攪≫しながら塩化水素ガスを導入して飽和 させた。引き続き40℃で塩化水素ガスを導入しながら 19gのpーイソプロペニルアセトフェノンと19gの フェノールの混合物を2時間かけて滴下した。更に少し

ずつ塩化水素ガスを導入しながら40℃で6時間反応さ せた。室温に降温して一晩静置した後、700gのトル エンと360gの3%炭酸水素ナトリウム水溶液を加え 80℃で30分間激しく攪≫した。室温にまで降温して 生成沈澱した結晶を濾取しトルエンと蒸留水で洗浄し た。メチルイソプチルケトンートルエン混合溶媒に加熱 溶解し蒸留水で洗浄してから冷却、結晶を濾取、乾燥し て融点221-224℃の白色結晶41gを得た。質量 分析の結果M⁺ = 424であった。撹拌機、還流冷却 管、温度計、滴下装置を取り付けた4つロフラスコに得 10 られた白色結晶16.99gと1,2-ナフトキノンジ アジドー5-スルフォニルクロリド21. 49gとアセ トン320m1、蒸留水15mLを仕込み溶解させた。 これにトリエチルアミン8. 43gのアセトン40ml 溶液を室温下30分間かけて滴下し、その後更に4時間 反応させた。反応混合物に酢酸5.02gを添加した 後、蒸留水4.81に投入した。析出した黄色沈澱物を 濾別し、水洗、乾燥を行い感光物 [A-71A] 32. 7gを得た。高速液体クロマトグラフィーで分析したと ころ、ジエステル体は68%、トリエステル体は29% 20 であった。

【0116】合成例6 感光物 [A-71B] の合成 白色結晶16.99gの代わりに白色結晶11.33g を用いた以外は合成例5と同様にして感光物 [A-71 B] 26.4gを得た。高速液体クロマトグラフィーで 分析したところ、ジエステル体は10%、トリエステル 体は87%であった。

【0117】合成例7 感光物 [A-9A] の合成 2, 6-ピス(3, 5-ジメチル-4-ヒドロキシベン ジル) p-クレゾール15g、1,2-ナフトキノンジ 30 アジド-5-スルホニルクロリド30.3g及びアセト ン300mlを3つロフラスコに仕込み均一に溶解し た。次いでトリエチルアミン/アセトン=12.4g/ 30mlの混合液を徐々に滴下し、25℃で15時間反 応させた。反応混合液を1%塩酸水溶液1500ml中 に注ぎ、生じた沈澱物を濾別し、水とメタノールで洗 浄、乾燥(40℃)を行い、感光物 [A-9A] を回収 生成物をHPLCで分析したところ、トリエス テル体が28%、ジエステル体が59%、残りがその他 の低置換体からなる混合物であった。

【0118】合成例8 感光物 [A-9B] の合成 2, 6-ピス(3, 5-ジメチル-1-ヒドロキシベン ジル) p-クレゾール10g、1,2-ナフトキノンジ アジドー5-スルホニルクロリド30.3g及びアセト ン300mlを3つ口フラスコに仕込み均一に溶解し た。次いでトリエチルアミン/アセトン=12.4g/ 30mlの混合液を徐々に滴下し、25℃で15時間反 応させた。反応混合液を1%塩酸水溶液1500m1中 に注ぎ、生じた沈澱物を濾別し、水とメタノールで洗

, した。生成物をHPLCで分析したところ、トリエステル体 が78%、ジエステル体が12%、残りが他の低置換体 からなる混合物であった。

【0119】以下に本発明にかかるノボラック樹脂の製 造例を示す。

参考例1 ノボラック樹脂(a)の合成

m-クレゾール50g、p-クレゾール50g、37% フォルマリン水溶液45.5g及び蓚酸2水和物0.0 5gを撹拌機、還流冷却管、温度計を取り付けた3つ口 フラスコに仕込み、撹拌しながら100℃まで昇温し、 10時間反応させた。反応後室温まで冷却し、還流冷却 管を取り除いて25mmHgまで減圧した。ついで徐々に1 60℃まで昇温し、水及び未反応モノマーを除去して7 3gのノボラック樹脂(a)を得た。これをGPCで分 析すると、Mwが6540、分散度は7.4であった。 【0120】参考例2 ノボラック樹脂(b)の合成

ノポラック樹脂(a)を44gをとって、400mlの MEKの溶解し、次いで1600mlのシクロヘキサン を加え、撹拌しながら60℃に加温した。この溶液をそ のまま室温まで静置して16時間放置し、沈澱を得た。 この沈澱物を回収濾過し、50℃の真空オーブンで乾燥 して約15gのノボラック樹脂(b)を得た。これをGP Cで分析すると、Mwが8720、分散度は4.3であ

【0121】参考例3 ノボラック樹脂(c)の合成 m-クレゾール456.6g、p-クレゾール295.8g、37%フォルマリン水溶液404、35gを、撹 拌機、還流冷却管、温度計を取り付けた3つロフラスコ に仕込み、110℃の油浴で加熱しながら撹拌した。内 温が90℃に達した時点で、1.03gの蓚酸2水和物 を添加した。その後15時間還流下で反応を続け、更に 油浴の温度を200℃まで上げて、還流冷却管を除いた 減圧下で水と未反応モノマーを除去してノボラック樹脂 (c) 565gを得た。GPCで分析したところ、Mw は8860、分散度は7.7であった。

【0122】参考例4 ノポラック樹脂(d)の合成 ノポラック樹脂(c)を44gをとって、280mlの アセトンと175mlのトルエンに溶解し、次いで18 0mlのヘキサンを加え、撹拌しながら40℃に加温し 40 た。この溶液をそのまま室温で静置して16時間放置 し、沈澱を得た。この沈澱物を回収濾過し、50℃の真 空オープンで乾燥して約15gのノボラック樹脂(d)を 得た。これをGPCで分析すると、Mwが11400、 分散度は3.9であった。

【0123】参考例5 ノボラック樹脂(e)の合成 撹拌器と還流器をセットした内容積500mlの三つロフ ラスコに、m-クレゾール50g、p-クレゾール25 g、2,5-キシレノール28g、フォルマリン(37 %水溶液) 53gを仕込み、110℃の油浴で加熱しな 浄、乾燥(40 $\mathbb C$)を行い、感光物[A-9 B]を回収 $\it 50$ がら良く撹拌し、蓚酸 0.15gを加えて15時間加熱 撹拌を行った。次いで温度を200℃に上げ徐々に1~2mmHgまで減圧して2時間蒸留を行い、未反応モノマー、水、ホルムアルデヒド、蓚酸等を除いた。温度を室温まで降温しノボラック樹脂(e)81gを得た。これをGPCで分析すると、Mwが4400、分散度は6.5であった。

【0124】参考例6 ノボラック樹脂(f)の合成 ノボラック樹脂(e)20gをメタノール60gで溶解 した。これに蒸留水30gを撹拌しながら徐々に加え樹 脂成分を沈澱させた。2層に分離した上層をデカントに10 より除いた。次いでこれにメタノール30gを加えて溶 解し、再び蒸留水40gを撹拌しながら徐々に加え樹脂 成分を沈澱させた。分離した上層をデカントにより除去 して回収した樹脂成分を真空乾燥器で40℃に加熱し2 4時間乾燥してノボラック樹脂(f)7gを得た。GP Cで分析したところ、Mwは9860、分散度は2.8 0であった。

【0125】参考例7 ノボラック樹脂(g)の合成メチレンピス-p-クレゾール14.4g、o-クレゾール2.2g、2,3-ジメチルフェノール70.2 20g、2,3,5-トリメチルフェノール27.2g、2,6-ジメチルフェノール9.77gを50gのジエチレングリコールモノメチルエーテルと混合し、撹拌機、還流冷却管、温度計を取り付けた3つロフラスコに仕込んだ。次いで、37%フォルマリン水溶液85.2gを添加、110℃の油浴で加熱しながら撹拌した。内温が90℃に達した時点で、6.2gの蓚酸2水和物を添加した。その後18時間油浴の温度を130℃に保って反応を続け、次いで還流冷却管を取り除いて200℃で減圧蒸留し、未反応モノマーを取り除いた。得られた30ノボラック樹脂はMwが3530、分散度は2.25であった。

【0126】参考例8 ノボラック樹脂(h)の合成 p-クレゾール8.1g、0-クレゾール6.6g、2,3-ジメチルフェノール119.1g、2,3,5-トリメチルフェノール40.8g、2,6-ジメチルフェノール11gを73.5gのジエチレングリコールモノメチルエーテルと混合し、撹拌機、還流冷却管、温度計を取り付けた3つロフラスコに仕込んだ。次いで、37%フォルマリン水溶液133.8gを添加、110℃の油浴で加熱しながら撹拌した。内温が90℃に達した時点で、9.3gの蓚酸2水和物を添加した。その後18時間油浴の温度を130℃に保って反応を続け、次いで還流冷却管を取り除いて200℃で減圧蒸留し、未反応モノマーを取り除いた。得られたノボラック樹脂はMwが3830、分散度は2.36であった。

【0127】参考例9 感光物(A)の合成
2,3,4,4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン1
0g、1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホニル
クロリド41g及びァブチロラクトン400mlを3つ 50

・ロフラスコに仕込み均一に溶解した。次いでトリエチルアミン/アセトン=17g/40mlの混合液を徐々に滴下し、25℃で3時間反応させた。反応混合液を1%塩酸水溶液1000ml中に注ぎ、生じた沈澱物を適別し、水とメタノールで洗浄、乾燥(40℃)を行い、感光物(A)を回収した。生成物を高速液体クロマトグラフィー(HPLC)で分析したところ、その254nmの吸光度で検出されるチャート上のピーク面積比で見て、テトラエステル体が81%、トリエステル体が50%、残りがその他の低置換体からなる混合物であった。

70

【0128】参考例10 感光物(B)の合成3,3,3',3'ーテトラメチルー1,1'ースピロピインダンー5,6,7,5',6',7'ーヘキソール10g、1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホニルクロリド32.5g及びアセトン500mlを3つロフラスコに仕込み均一に溶解した。次いでトリエチルアミン/アセトン=13.7g/50mlの混合液を徐々に滴下し、25℃で3時間反応させた。反応混合液を1%塩酸水溶液1500ml中に注ぎ、生じた沈澱物を濾別し、水とメタノールで洗浄、乾燥(40℃)を行い、感光物(B)を回収した。生成物をIPLCで分析したところ、ヘキサエステル体が86%、残りがその他の低置換体からなる混合物であった。

【0129】参考例11 感光物(C)の合成
2,6-ピス(2,3,4-トリヒドロキシベンジル)
-p-クレゾール10g、1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホニルクロリド50、4g及びァープチロラクトン500m1を3つロフラスコに仕込み均一に溶解した。次いでトリエチルアミン/アセトン=20、7g/30m1の混合液を徐々に滴下し、20℃で10時間反応させた。反応混合液を1%塩酸水溶液1500m1中に注ぎ、生じた沈澱物を濾別し、水とメタノールで洗浄、乾燥(40℃)を行い、感光物(C)を回収した。生成物をHPLCで分析したところヘプタエステル体が25%、ヘキサエステル体が58%、残りがその他の低置換体からなる混合物であった。

【0130】以下に、上記参考例に於て製造されたノボラック樹脂及び本発明で規定された感電離放射線性化合物を用いて、所定の低分子化合物と組み合わせて処方化された本発明の感電離放射線性樹脂組成物の実施例、及び比較のためのレジストの比較例を示す。

【0131】実施例1~53及び比較例1~35 上記参考例1~8で得られたノボラック樹脂(a)~(h) と、参考例9~11で得られた感光物(A)~(C)、 更に本発明で規定した感電離放射線性化合物(A)、感 電離放射線性化合物(B)及び低分子化合物を表1及び 表2に記載の種類と量で混合し、これを乳酸エチル18 gとエトキシエチルプロピオネート4.5gに溶解し、 0.1 μ mのミクロフイルターを用いて濾過し感電離放 射線性樹脂組成物を調製した。ここで表1及び表2に於 ける感電離放射線性化合物 (A) 及び (B) のナフトキ ノンジアジドー5-スルフォン酸のジエステル体、トリ エステル体等の組成は表3に記載の含量値である。この 感電離放射線性樹脂組成物をスピナーを用いてシリコン ウエハーに塗布し、真空吸着式ホットプレートで90 ℃、60秒間乾燥して膜厚0.98 µmのレジスト膜を 得た。この膜に縮少投影露光装置(ニコン社製 NSR -2005i9C) を用い露光した後、110℃の真空 吸着式ホットプレートで90秒間加熱し、2.38%の 間現像し、30秒間水洗して乾燥した。

【0132】このようにして得られたシリコンウエハー のレジストパターンを走査型電子顕微鏡で観察し、感電 離放射線性樹脂組成物を評価した。その結果を表1及び 表2に示す。感度は0.5 μmのマスクパターンを再現 する露光量でもって定義した。現像ラチチュードを評価 するために現像時間を40秒と90秒とに変えて同様な*

*評価を行った。この両者での、上記で定義された感度の 比をもって現像ラチチュードの指標とした。この値が 1. 0に近いほど、現像ラチチュードが広くて望ましい 結果ということになる。解像力は0.5μmのマスクパ ターンを再現する露光量における限界解像力を表す。膜 厚依存性を評価するため、各サンプルにつき膜厚を1. 0 0 μmに合わせて塗布したシリコンウェハーを同様に して露光、現像した。膜厚0.98μmのものと、膜厚 1. 00 μmのものの解像力の比で膜厚依存性の指標と テトラメチルアンモニウムヒドロオキシド水溶液で1分 10 した。この比が1.0に近いほど膜厚依存性が少なくて 望ましい結果ということになる。現像残渣の評価は走査 型電子顕微鏡で観察し、レジストパターンの間に現像残 渣が観察されるものを×で、観察されないものを○で表 した。

72

[0133]

【表1】

	表1:樹脂組成物の組成及び性能評価結果									
実施	水不溶性	水不溶性	アルカリ	感電離放射線	庭電離放射線	感度	現像	解像力		現像
(5)	アルカリ可容性樹脂	可溶性低	分子化合物	化合物(A)	化合物(3)	nj/cm²	ラチチコード	μm	依存性	残渣
1	ノボラック樹脂(h)4.25g	[C- 6]	0.89g	[A- 2C]0.70g	[B- 2A]1.63g	236	0.92	0.30	0.93	0
2	<i>"</i> 4.42	"	0.90	~ 0.65	[B- 3A]1.52	215	0.89	0.32	0.91	0
3	w 4.05	"	1.01	// 0.73	[B- 5A]1.71	270	0.93	0.32	0.96	0
1	· // 4.04	"	1.02	w 0.67	[B- 6A]1.54	207	0.90	0.32	0.92	0
5	" 4.30	"	0.88	w 0.70	[B-10A]1.63	242	0.94	0.31	0.98	0
6	<i>"</i> 4.37	"	1.04	" 0.63	[B-11A]1.47	210	0.91	0.30	0.89	0
7	. // 1.38	"	1.03	<i>"</i> 0.63	[B-15A]1.50	218	0.92	0.31	0.90	0
8	<i>"</i> 4.39	"	3.90	<i>"</i> 0.6€	[8-28A]1.55	260	0.93	0.33	0.95	0
9	" 4.35	"	3.94	w 0.68	[B-40A]1.57	208	0.92	0.31	0.88.	0
10	" 4.38	,,	0.92	// 0.68	[B-44A]1.55	222	0-88	0.33	0.87	0
11	" 4.25	"	3.91	<i>"</i> 0.75	[B-57A]1.58	236	0.91	0.31	0.91	O.
12	ノ4ラック樹脂(g)4.48	"	3.88	// 0.64	[B-61A]1.49	195	0.87	0.32	0.87	0
13	ノポラック樹脂(h)4.51	"	0.92	// 1.03	[B-72A]1.03	242	0.88	0.30	0.90	0
14	// 4.38	"	1.02	[A- 2A]1.05	[B-72A]1.05	206	0.89	0.32	0.87	0
15	// 4.24	,,	0.93	w 1.16	[B- 2B]1.16	230	0.93	0.33	0.89	0
16	// 4.42	"	0.91	[A- 3C]0.65	[B-10A]1.52	240	0.95	0.30	0.90	0
17	// 4.05	,,	0.83	[A-70A]0.85	[8-72A]1.77	175	0.88	0.32	0.88	0
18	ノギラック樹脂(f)3.64	[c- 9]	1.09	[A- 3A]0.89	[B-28A]1.59	225	0.96	0.32	0.98	0

[0134]

【表2】

表1のつづき

0

0

0.83

0.84

0.34

0.33

226

258

0.84

0.85

感電離放射線 | 磁電離放射線 | 磁 | 度 | 現 | 像 | 解像力 | 膜 | 厚 | 現像 水不溶性アルカリ 水不溶性 ラチチュード 依存性 残渣 化合物(B) mj/cm² μm 化合物(A) アルカリ可溶性樹脂 可溶性低分子化合物 230 0.97 0.31 0.98 ō [B-28A]1.598 1.09g [A- 3C]0.68g Jまうック樹脂(†)3.64g [C- 9] 19 [B- 3A]1.62 248 0.98 0.32 0.97 0 1.03 n 0.69 3.66 20 0.30 0.98 О [B- 5A]1.37 234 0.991.20 0.59 3.83 21 0.98 0.31 0.99 О [B-10A]1.47 220 1.08 0.63 3.82 " 22 [B-40A]1.22 0.97 0.31 0.98 0 240 3-88 1.09 # 0.81 " 23 0.96 0.31 0.99O [B- 5A]1.37 242 1.20 [A- 6A]0.59 3.83 24 226 0.97 0.31 0.96 0 [A-12A] " " 25 " 0 248 0.95 0.32 0.95 [A-22A] " 26 " " 0 222 0.98 0.31 0.98 [A-23A] " 27 O 206 0.95 0.32 0.94 [A-28A] " " 28 1.57 218 0.93 0.32 0.90 0 [A-38A]0.39 29 " 1.37 238 0.92 0.33 0.92 0 [A-52A]D.59 30 " " 0.34 0.890 [A-67A] # 180 0.87 " 31 [A-70A] # 0 236 0.86 0.34 0.88 32 " \circ 0.34 0.83 248 0.87 [A-71A] # 33 0.33 0.87 0 [A-72A] W 246 0.88

[0135]

34

35

36

* * 【表3】

表1のつづき

[A-75A] "

[A-78A] "

						772							1 - 2 / 2
実施	水不溶性		水不溶性ア	ルカリ	感電離	放射線	感電離放	(對線	感 度	現像	解像力	DE 厚	現像
61	アルカリ可	溶性樹脂	可溶性低分	子化合物	化合物	(A)	化合物	(B)	mj/cm ²	ラチチュード	μm	依存性	残莅
37	ノギラック樹脂	(h)4.36g	[C· 9]	0.96g	[A-11A]0.65g	[B-10A]	1.52g	246	0.94	0.31	0.97	0
38	"	4.31	[C- 2]	1.01	"	"	"	"	234	0.93	0.32	0.96	0
39	"	4.10	[C- 4]	1.22	"	"	"	"	230	0.98	0.30	0.99	0
40	,,	4.37	[C- 7]	0.96	"	#	"	"	242	0.97	0.31	0.95	0
41	,,	4.37	[C-16]	0.96	"	"	"	"	250	0.92	0.30	0.93	.0
42	"	4.47	[C-23]	0.85	"	"	"	"	226	0.96	0.32	0.97	0
43	' "	4.37	[C-26]	0.96	"	*	"	*	230	0.94	0.32	0.93	0
44	"	4.58	[C-28]	0.75	"	"	11	"	210	0.90	0.32	0.90	0
			[[C- 9]	0.51		"	,,	,,	218	0.91	0.31	0.92	0
45	"	4.47	[C-28]	0.34	"	"		"	210	0.31	0.01	0.52	
46	フォラック樹脂り	(b)4.47	[C- 8]	0.85	"	4	"	#	194	0.90	0.33	0.89	0
47	"	(d)4.47	"	"	"	"	"	"	178	0.92	0.33	0.30	0
48	ノボラック樹脂		[C- 4]	1.22	"	"	"	"	210	0.97	0.31	0.96	0
49	"	"	"	"	"	"	[B-10B]	#	266	0.90	0.31	0.87	0
50	"	"	"	"	"	"	[B-10C]	"	206	0.96	0.32	0.94	0
51	"	"	"	"	[A- 2/] //	[B-10A]	#	218	0.97	0.30	0.98	0
52	"	"	"	"	[A- 26	3] //	"	"	242	0.90	0.32	0.86	0
53	"	#	"	"	[A- 20] "	"	"	202	0.97	0.31	0.99	0

[0136]

【表1】

表2:樹脂組成	文物の組成及び性能評価	結果 ,						
性	水不溶性アルカリ	感電離放射線	感電離放射線	感 度	現像	解像力	膜	現像
リ可溶性樹脂	可溶性低分子化合物	化合物(A)	化合物 (B)	mj/cm²	ラチチュード		依存	生 残渣

比较	水不溶性	水不溶性アル	カリ	恩電器	放射線		放射線	恶 度	現候	解像力	膜厚	現像	I
151	アルカリ可容性樹脂	可溶性低分子	化合物	化合物	(A)	化合物	(B)	αj/cm²	ラチチュード		依存性	残渣	J
1	ノギラック樹脂(a)4.37g	(C- 6)	1.04g	[A - 20	10.63g	[B-10A]1.47g	126	0.62	0.47	0.71	×	1
2	<i>"</i> 5.40		なし	"	,,	"		242	0.74	0.38	0.67	0	I
3	ノギラック樹脂(c)4.37	[C- 6]	1.04	"	*		*	110	0.58	0.50	0.62	×	l
4	<i>"</i> 5.40	ļ	なし	"	~	"	*	210	0.77	0.42	0.72	0	l
5	ノギラック樹脂(e)4.37	[C- 6]	1.04	"	*	~	"	142	0.65	0.38	0.73	×	l
6	<i>"</i> 5.40		なし	"	~	A.	"	238	0.77	0.37	0.62	0	l
7	ノキラック樹脂(b)5.4		なし	"	"	*	"	650	0.52	0.38	0.63	×	l
8	* (d) *		"	"	"	"	"	570	0.61	0.42	0.68	×	١
9	" (f) "		"	~	N	*	4	680	0.57	0.45	0.64	×	ŀ
10	.∞ (g) ″		*	"		*	*	720	0.65	0.40	0.48	×	١
13	^ (h) "		"	7/	*	,,	"	692	0.58	0.42	0.57	×	
12	" (h)4.37	(C- 6)	1.04	r	2.10	なし		272	0.65	0.35	0.72	×	
13	" (h) "	"	"	(A- 30	12.10	なし		284	0.59	0.36	0.66	×	
14	" (h) "	*	*	(A- 6A	J ~	なし		302	0.61	0.37	0.62	×	İ
15	" (h) "	*	"	(A-23A] "	なし	- 1	294	0.63	0.35	0.58	×	l
16	" (h) "	•	"	[A-38A] ~	なし		380	0.62	0.36	0.63	×	ı
17	" (h) "	<i>r</i>	*	A-52A) "	なし	1	288	0.61	0.38	0.67	×	ı
18	″ (h) ″		"	[A-67A] "	なし		274	0.66	0.37	0.72	0	

[0137]

* *【表5】

表2のつづき

		表とのつつ	<u> </u>								
比較	水不溶性		水不溶性	アルカリ	感電腦放射線	感電離放射線	感度	現像	解像力	數學	現像
ÐI	アルカリ	可溶性樹脂	可溶性低级	}子化合物	化合物 (A)	化合物 (B)	mj/cm²	ラチチュード		依存性	残渣
19	ノギラック樹	船(h)4.37g	(C- 6]	1.04g	[A-70A] 2.10g	なし	290	0.64	0.38	0.56	0
20	~	(h) "		"	なし	[B- 2A]2.10g	170	0.70	0.37	0.78	0
21	•	(h) "	"	N	なし	[B- 3A] ~	150	0.68	0.40	0.80	0
22		(h) "	"	"	なし	[B- 5A] "	180	0.72	0.36	0.84	0
23	e e	(h) "	-	"	なし	[B-10A] "	160	0.67	0.37	0.78	0
24	~	(h) ~	 "	"	なし	[B-11A] *	154	0.70	0.38	0.80	0
25	~	(h) "	~	"	なし	[B-28A] "	146	0.66	0.40	0.82	0
26	" .	(h) "	"	*	なし	(B-40A) *	140	0.62	0.38	0.84	0
27	~	(h) "	7	"	なし	[B-61A] ~	148	0.64	0.40	0.73	0
28	*	(h) *	"	"	なし	[B-72A] "	136	0.60	0.42	0.72	0
29	"	(h) "	"	~	感光物A0.63	(B-10A) "	210	0.71	0.37	0.77	0
30	"	(h) "	-	~	* B *	n =	284	0.61	0.39	0.57	×
31	"	(h) "	, r	N	" C"	a 4	310	0.56	0.40	0.61	×
32	~	(h) "	"	-	[A- 2B] 0.63	(B-10B) 2.10	440	0.70	0.36	0.58	×
33		(b) "	"	*	(A- 3B) "	n n	462	0.67	0.37	0.62	×
34		(h) "	145104542	ダフェノン	_			l			- 1
				1.04	[A- 2C] 0,63	[B-10A]1.47	146	0.71	0.42	0.62	×
35	~	(h) "	タトラヒドロキンベ	ンダフェノン							
1 1				1.04	" "	" "	132	0.72	0.45	0.58	×

[0138]

【表6】

表3:エステル体の組成

				~
	骨 格	ジェステル体	トリエステル体	テトラエステル体
(A-2A)	(A-2)	59%	24%	
(A-2B)	"	20	75	
(A-2C)	"	88	3.5	
(A-3A)	(A-3)	61	35	
(A-3B)	n	18	77	
(A-3C)	"	82	3	
(A-6A)	(A-6)	64	30	•
(A-11A)	(A-1:)	74	18	
(A-12A)	(A – 12)	73	20	
(A-22A)	(A-22)	67	27	
(A-23A)	(A - 23)	76	19	
(A-28A)	(A-28)	4.0	. 38	
(A-38A)	(A – 38)	4.6	39	
(A-52A)	(A-52)	57	28	
(A-67A)	(A-87)	7 1	20	
(A-70A)	(A-70)	4.0	40	i
(A17-A)	(A-71)	4.0	37	•
(A-72A)	(A-72)	43	32	
(A-75A)	(A-75)	53	36	
(A-78A)	(A-78)	66	25	

[0139]

* *【表7】

- 表3つづき

	<u></u>			
	骨格	ジエステル体	トリエステル体	テトラエステル体
(B-2A)	(B-2)	38%	48%	5%
(B-2B)	(B-2)	48	14	1
(B-3A)	(B-3)	49	22	3
(B-5A)	(B-5)	59	30	4
(B-10A)	(B-10)	53	33	7
(B-10B)	(B-10)	22	63	12
(B-10C)	(B-10)	78	14	3
(B-IIA)	(B-11)	36	30	в
(B-15A)	(B - 15)	39	35	8
(B-28A)	(B-28)	52	26	11
(B-40A)	(B-40)	39	32	3.6
(B-44A)	(B-44)	51	23	5
(B - 57A)	(B-57)	5 5	30	8
(B-61A)	(B-61)	46	36	10
(B-72A)	(B - 72)	36	36	14

【0140】以上のように、本発明の要件を満たすレジ 解像力を発揮し、更にいずれも比較例のレジストに比べストサンプルは膜厚依存性及び現像残渣が少なく、高い 50 て現像ラチチュードが優れていることが判る。

[0141]

【発明の効果】本発明の感電離放射線性樹脂組成物は膜 厚依存性に優れ、かつ現像残渣が少なく高解像力であり ながら、現像ラチチュードが広いという特徴を有する。従って、超微細な回路を有する半導体デバイスの量産製造用に最も好適に用いられるものである。

80